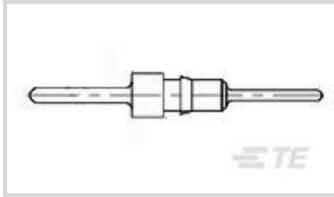


8128-39P6 × 停产

TE 内部编号 2-1437509-9

TE 内部产品描述 8128-39P6=PIN 3.2.9 GOLD PLATE

[在 TE 官网查看>](#)



产品合规性

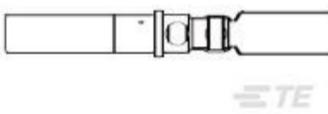
[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2013年12月（151） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

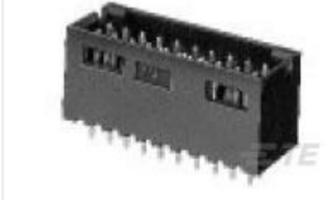
客户还购买了



TE 产品编号601096-000
[D-602-0095](#)



TE 产品编号617101-000
[D-621-0415-L](#)



TE 产品编号1-103168-2
[28 MODII HDR DRST SHRD .100CL](#)



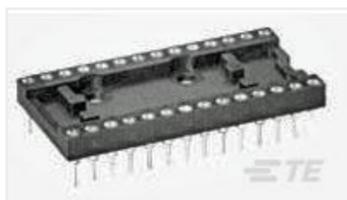
TE 产品编号1-1546931-0
[10P UNSHROUD 5.0 HDR,HIGH TEMP](#)



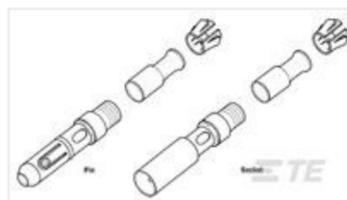
TE 产品编号1617159-7
SMGSD-26 = SMGSD SMD DIODE .10



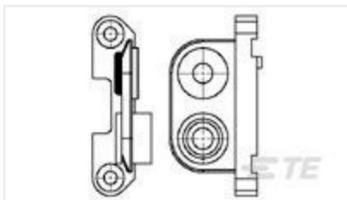
TE 产品编号3-1618058-4
WD81OU-003=RELAY, OVR/UNDR FRE



TE 产品编号1571550-4
516-AG12D-LF=500 DIP,PCB,SN/SN



TE 产品编号9-328666-1
FERRULE, LEAD FREE PLATING



TE 产品编号6648263-1
MODULE,DOMINO